

平成 18 年 2 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社ディスコ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 溝 呂 木 齊
社 長
(コード番号 6 1 4 6 東 証 第 一 部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 関 家 圭 三
経 営 企 画 本 部 長
(T E L 0 3 - 4 5 9 0 - 1 1 1 1 (代 表))

通期業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績の動向等を踏まえ、平成 17 年 11 月 9 日の中間決算発表時に公表した業績予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 平成 18 年 3 月期連結業績予想数値の修正 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 3 月 31 日)

(単位: 百万円、%)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
前 回 発 表 予 想 (A) (平成 17 年 11 月 9 日発表)	61,700	10,000	5,300
今 回 修 正 予 想 (B)	65,000	12,800	6,900
増 減 額 (B - A)	3,300	2,800	1,600
増 減 率	5.3%	28.0%	30.2%
前 期 (平成 17 年 3 月期)実績	60,320	10,006	5,301

2. 平成 18 年 3 月期個別業績予想数値の修正 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 3 月 31 日)

(単位: 百万円、%)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
前 回 発 表 予 想 (A) (平成 17 年 11 月 9 日発表)	49,200	9,000	5,200
今 回 修 正 予 想 (B)	52,000	11,400	6,700
増 減 額 (B - A)	2,800	2,400	1,500
増 減 率	5.7%	26.7%	28.8%
前 期 (平成 17 年 3 月期)実績	46,480	8,083	4,811

3.理由

PC、携帯電話、MP3オーディオ等の最終製品が牽引力となり、半導体需要は今後も堅調な伸びが見込まれます。この動向を受け、第4四半期には主にアジア地域の半導体メーカーへのさらなる出荷を予定しております。

当社グループは半導体・半導体製造装置市場及び個別顧客の設備投資動向を見据え、市場の変化を読み取り次第、新たな予測を適時開示するという方針の下、当期の業績予想を上記のとおり変更することといたしました。

以上

(注)

業績予想数値は、現時点において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性がありますのでご承知おきください。